UMZ1NT1G

Complementary Dual General Purpose Amplifier Transistor

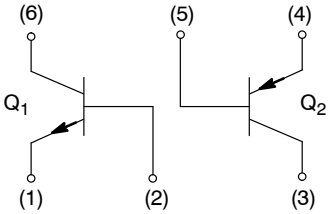
PNP and NPN Surface Mount

ON Semiconductor®

http://onsemi.com

Features

- High Voltage and High Current: V_{CEO} = 50 V, I_C = 200 mA
- High h_{FE}: h_{FE} = 200∼400
- Moisture Sensitivity Level: 1
- ESD Rating – Human Body Model: 3A
  – Machine Model: C
- These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant



SC−88
CASE 419B

MAXIMUM RATINGS (T_A = 25°C)

Rating	Symbol	Value	Unit
Collector−Base Voltage	$V_{(BR)CBO}$	60	Vdc
Collector−Emitter Voltage	$V_{(BR)CEO}$	50	Vdc
Emitter−Base Voltage	$V_{(BR)EBO}$	7.0	Vdc
Collector Current − Continuous	I_C	200	mAdc

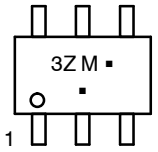
THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic (One Junction Heated)	Symbol	Max	Unit
Total Device Dissipation T_A = 25°C Derate above 25°C	P_D	187 (Note 1) 256 (Note 2) 1.5 (Note 1) 2.0 (Note 2)	mW mW/°C
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	670 (Note 1) 490 (Note 2)	°C/W
Characteristic (Both Junctions Heated)	**Symbol**	**Max**	**Unit**
Total Device Dissipation T_A = 25°C Derate above 25°C	P_D	250 (Note 1) 385 (Note 2) 2.0 (Note 1) 3.0 (Note 2)	mW mW/°C
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	493 (Note 1) 325 (Note 2)	°C/W
Thermal Resistance, Junction-to-Lead	$R_{\theta JL}$	188 (Note 1) 208 (Note 2)	°C/W
Junction and Storage Temperature	T_J, T_{stg}	−55 to +150	°C

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

1. FR−4 @ Minimum Pad
2. FR−4 @ 1.0 x 1.0 inch Pad

MARKING DIAGRAM



3Z = Device Code
M = Date Code
▪ = Pb−Free Package
(Note: Microdot may be in either location)

ORDERING INFORMATION

Device*	Package	Shipping†
UMZ1NT1G	SC−88 (Pb−Free)	3000 / Tape & Reel

*The "T1" suffix refers to a 7 inch reel.
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

December, 2010 − Rev. 8

Publication Order Number:
UMZ1NT1/D

Q1: NPN

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Collector−Emitter Breakdown Voltage (I_C = 2.0 mAdc, I_B = 0)	$V_{(BR)CEO}$	50	–	–	Vdc
Collector−Base Breakdown Voltage (I_C = 10 μAdc, I_E = 0)	$V_{(BR)CBO}$	60	–	–	Vdc
Emitter−Base Breakdown Voltage (I_E = 10 μAdc, I_C = 0)	$V_{(BR)EBO}$	7.0	–	–	Vdc
Collector−Base Cutoff Current (V_{CB} = 45 Vdc, I_E = 0)	I_{CBO}	–	–	0.1	μAdc
Collector−Emitter Cutoff Current (V_{CE} = 10 Vdc, I_B = 0) (V_{CE} = 30 Vdc, I_B = 0) (V_{CE} = 30 Vdc, I_B = 0, T_A = 80°C)	I_{CEO}	 – – –	 – – –	 0.1 2.0 1.0	 μAdc μAdc mAdc
DC Current Gain (Note 3) (V_{CE} = 6.0 Vdc, I_C = 2.0 mAdc)	h_{FE}	200	–	400	–
Collector−Emitter Saturation Voltage (I_C = 100 mAdc, I_B = 10 mAdc)	$V_{CE(sat)}$	–	–	0.25	Vdc
Transistor Frequency	f_T	–	114	–	MHz

3. Pulse Test: Pulse Width ≤ 300 μs, D.C. ≤ 2%.

Q2: PNP

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Collector−Emitter Breakdown Voltage (I_C = 2.0 mAdc, I_B = 0)	$V_{(BR)CEO}$	−50	–	–	Vdc
Collector−Base Breakdown Voltage (I_C = 10 μAdc, I_E = 0)	$V_{(BR)CBO}$	−60	–	–	Vdc
Emitter−Base Breakdown Voltage (I_E = 10 μAdc, I_C = 0)	$V_{(BR)EBO}$	−7.0	–	–	Vdc
Collector−Base Cutoff Current (V_{CB} = 45 Vdc, I_E = 0)	I_{CBO}	–	–	−0.1	μAdc
Collector−Emitter Cutoff Current (V_{CE} = 10 Vdc, I_B = 0) (V_{CE} = 30 Vdc, I_B = 0) (V_{CE} = 30 Vdc, I_B = 0, T_A = 80°C)	I_{CEO}	 – – –	 – – –	 −0.1 −2.0 −1.0	 μAdc μAdc mAdc
DC Current Gain (Note 3) (V_{CE} = 6.0 Vdc, I_C = 2.0 mAdc)	h_{FE}	200	–	400	–
Collector−Emitter Saturation Voltage (I_C = 100 mAdc, I_B = 10 mAdc)	$V_{CE(sat)}$	–	–	−0.3	Vdc
Transistor Frequency	f_T	–	142	–	MHz

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS: PNP TRANSISTOR

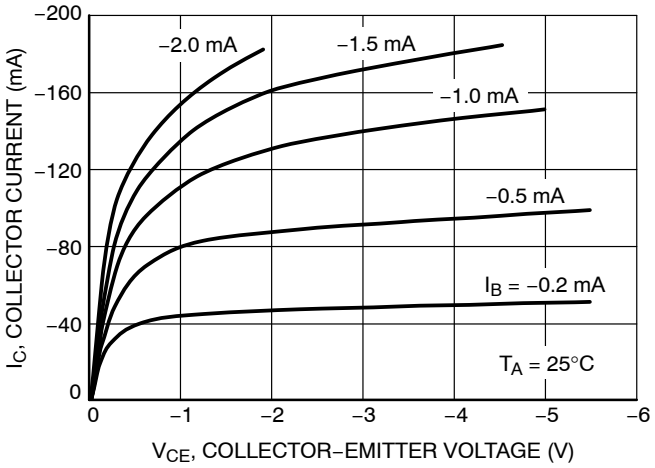


Figure 1. Collector Saturation Region

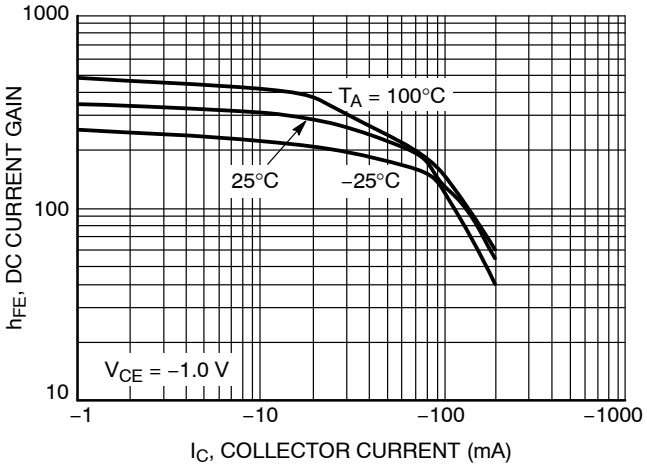


Figure 2. DC Current Gain

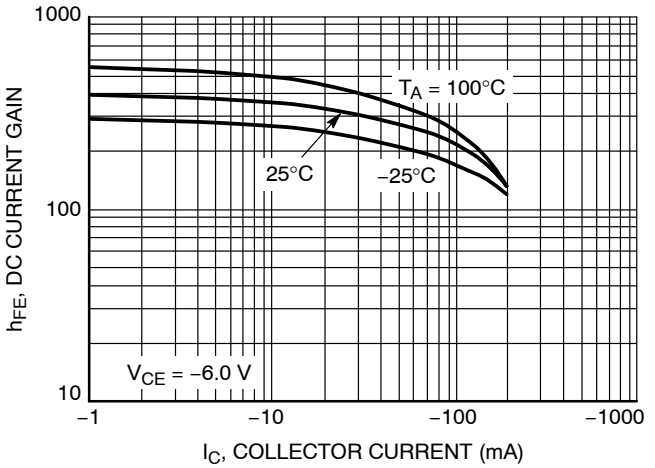


Figure 3. DC Current Gain

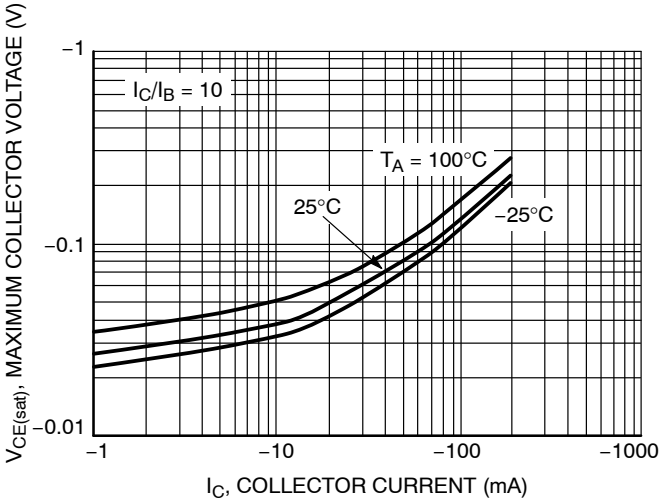


Figure 4. $V_{CE(sat)}$ versus I_C

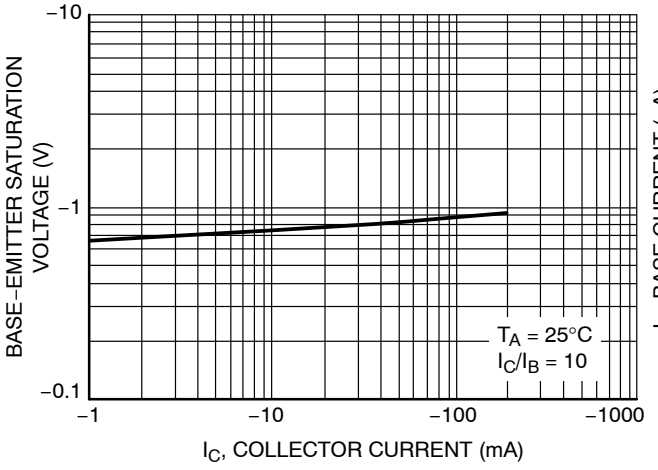


Figure 5. $V_{BE(sat)}$ versus I_C

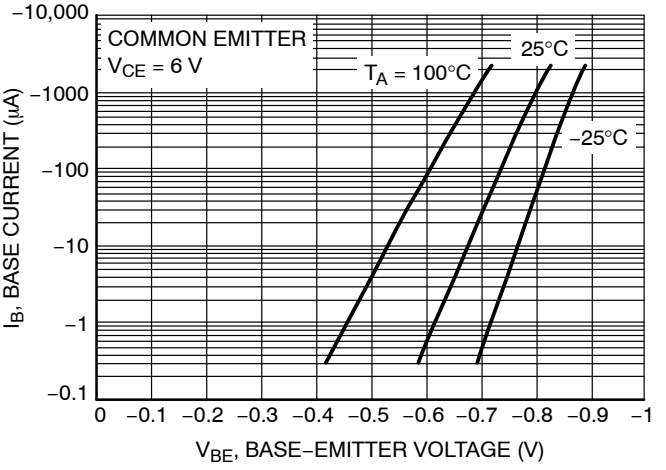


Figure 6. Base−Emitter Voltage

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS: NPN TRANSISTOR

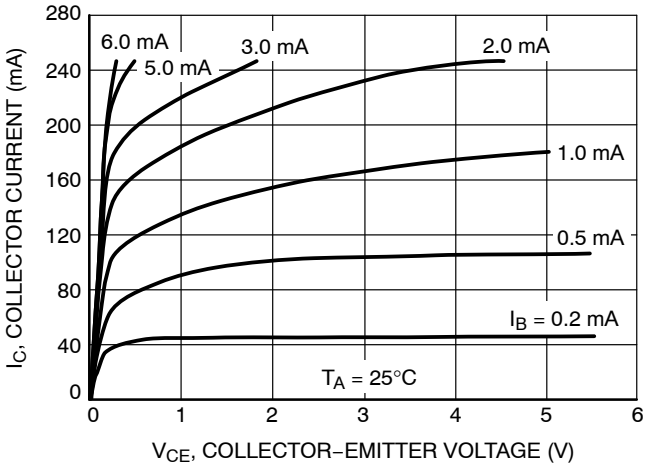


Figure 7. Collector Saturation Voltage

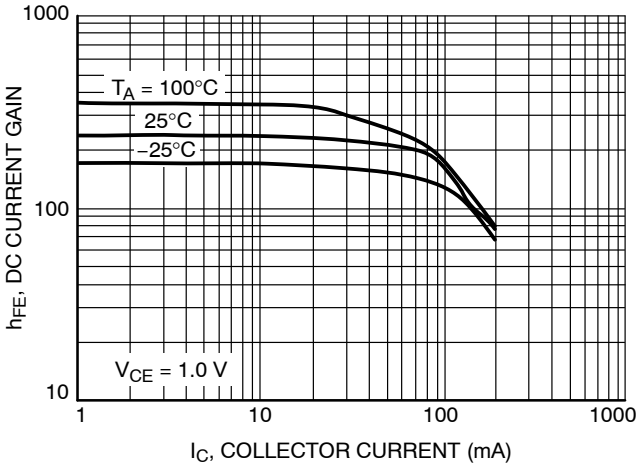


Figure 8. DC Current Gain

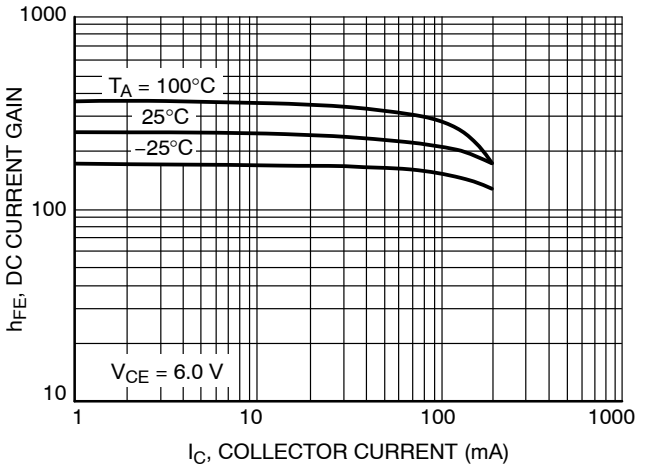


Figure 9. DC Current Gain

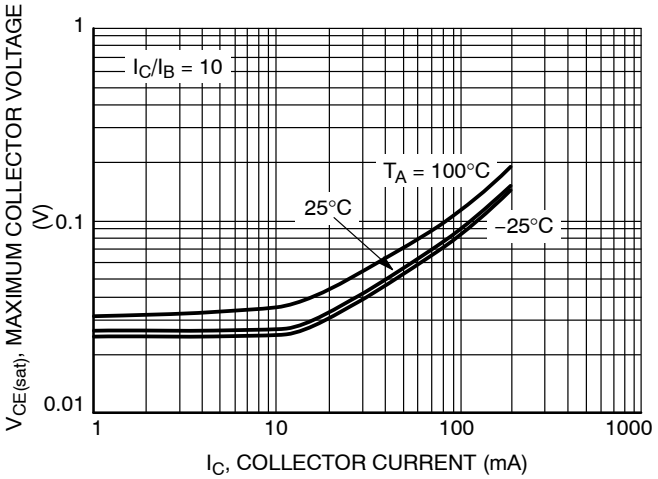


Figure 10. $V_{CE(sat)}$ versus I_C

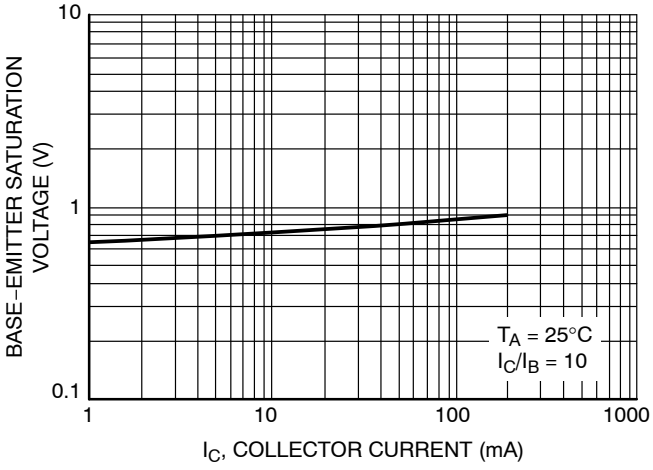


Figure 11. $V_{BE(sat)}$ versus I_C

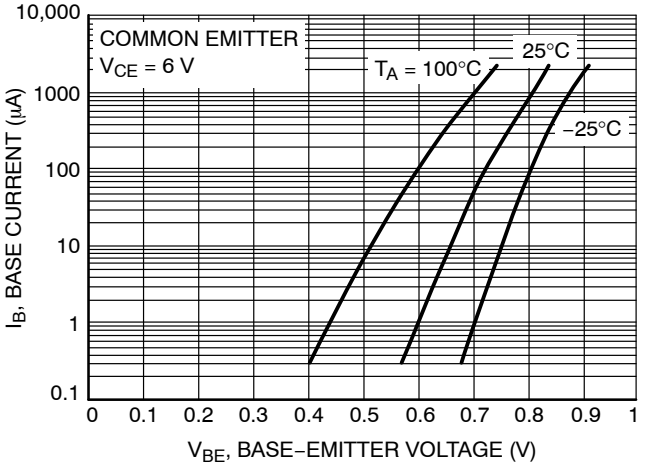
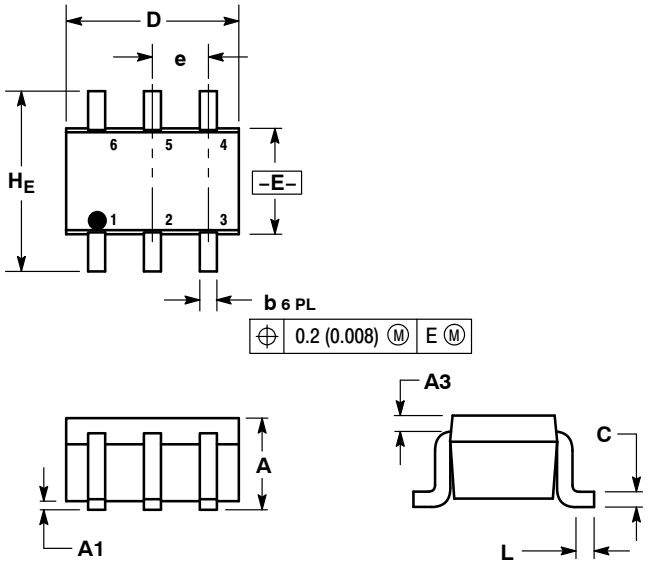


Figure 12. Base−Emitter Voltage

PACKAGE DIMENSIONS

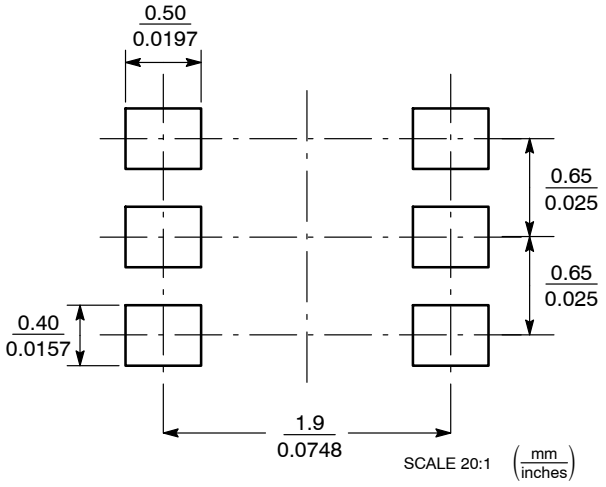
SC−88/SC70−6/SOT−363
CASE 419B−02
ISSUE W



NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. 419B−01 OBSOLETE, NEW STANDARD 419B−02.

	MILLIMETERS			INCHES		
DIM	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
A	0.80	0.95	1.10	0.031	0.037	0.043
A1	0.00	0.05	0.10	0.000	0.002	0.004
A3		0.20 REF			0.008 REF	
b	0.10	0.21	0.30	0.004	0.008	0.012
C	0.10	0.14	0.25	0.004	0.005	0.010
D	1.80	2.00	2.20	0.070	0.078	0.086
E	1.15	1.25	1.35	0.045	0.049	0.053
e		0.65 BSC			0.026 BSC	
L	0.10	0.20	0.30	0.004	0.008	0.012
H_E	2.00	2.10	2.20	0.078	0.082	0.086

SOLDERING FOOTPRINT*



*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

PUBLICATION ORDERING INFORMATION

LITERATURE FULFILLMENT:
Literature Distribution Center for ON Semiconductor
P.O. Box 5163, Denver, Colorado 80217 USA
Phone: 303−675−2175 or 800−344−3860 Toll Free USA/Canada
Fax: 303−675−2176 or 800−344−3867 Toll Free USA/Canada
Email: orderlit@onsemi.com

N. American Technical Support: 800−282−9855 Toll Free USA/Canada
Europe, Middle East and Africa Technical Support:
Phone: 421 33 790 2910
Japan Customer Focus Center
Phone: 81−3−5773−3850

ON Semiconductor Website: **www.onsemi.com**

Order Literature: http://www.onsemi.com/orderlit

For additional information, please contact your local Sales Representative

UMZ1NT1/D

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А